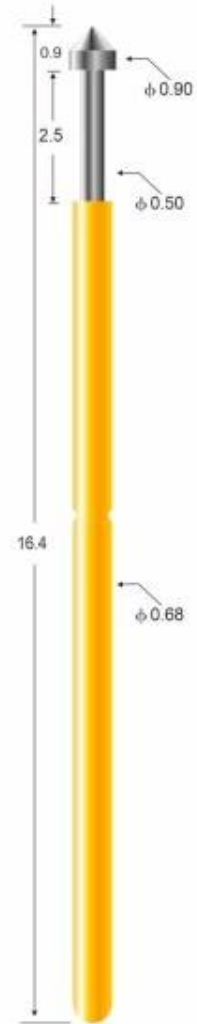


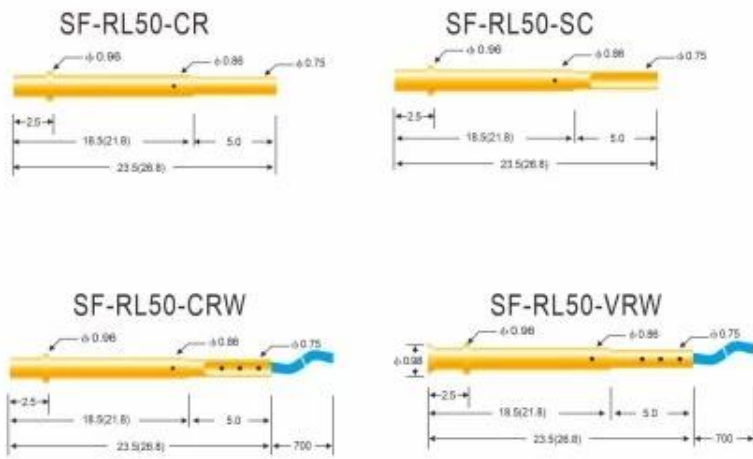
## 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.27mm(.0500 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	V: 0.90mm(.0354 ") W: 0.95mm(.0374 ")
Full travel 行程	2.5(.0984 ")
Spring force 弹簧压力	100g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current rration 额定电流	1.5A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications  
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



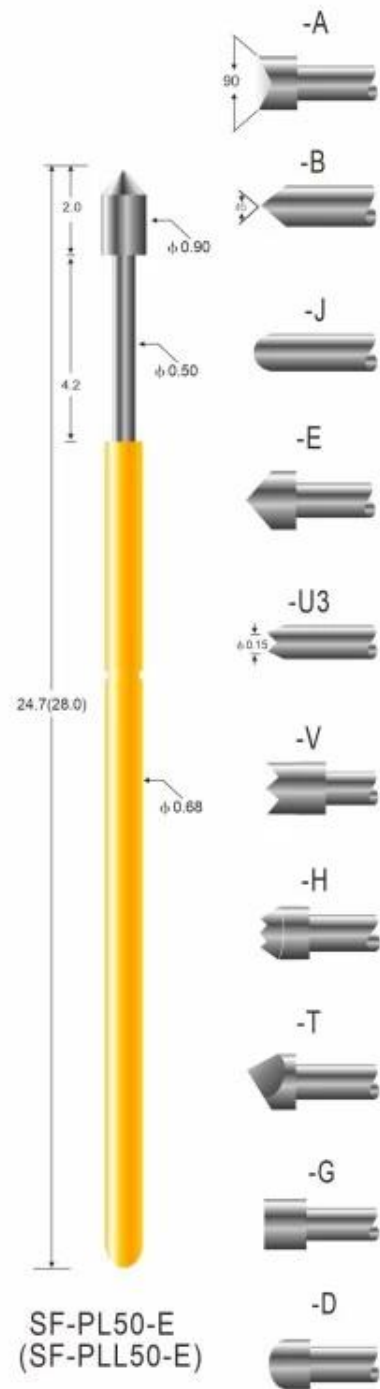
SF-P50-E



## 技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.27mm(.0500 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	V: 0.90mm(.0354 ") W: 0.95mm(.0374 ")
Full travel 行程	4.20(.1654 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

Receptacle specifications  
Materials and finishes: Phosphor bronze,Gold plated



1. 24
2. OEM
- 3.
- 4.



1. PCB ICT FCT
2. 2
3. BGA
4. QZ VZ LM
- 5.
- 6.
7. 30# OK POM



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products



6. Packing







**Q5.** 請提供貴公司之詳細資料

A5: 請提供貴公司之詳細資料

**Q6.** 請提供貴公司之詳細資料

A6: 請提供貴公司之詳細資料

**Q7. OEM 與 ODM 有何區別?**

A7: OEM/ODM 係指製造商根據客戶之設計或規格進行生產，OEM 係指製造商僅負責生產，而 ODM 則包括設計與生產。

**Q8.** 請提供貴公司之詳細資料?

A8: T/T L/C 請提供貴公司之詳細資料 MOQ 請提供貴公司 L/C 請提供貴公司